



深圳市鼎科实业有限公司

SHENZHEN TOP-TECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

研发新项目申请表

报告号: _____

项目名称:	SIS 方案 小尺寸板 SIS22018.0		项目申请时间:	10.26	
项目申请人(组):	业务部	项目编号:		编制日期:	
市场现状分析及针对市场:					
针对美国、韩国市场, ATSC 方案, 需要一款小尺寸板, 适合 LCD/LED 屏, 此板型目前空缺。					
申请项目的特点:					
满足基本结构, 成本最低, 可扩展可支持 USB 视频功能。 其它基本端子同 318V1.0, 端子功能相同。					
各部门审核及建议:					
业务部:		研发部:		生产部:	
[Signature] 10.26		邵亮 2012.10.26 [Signature]			
最终审核:					